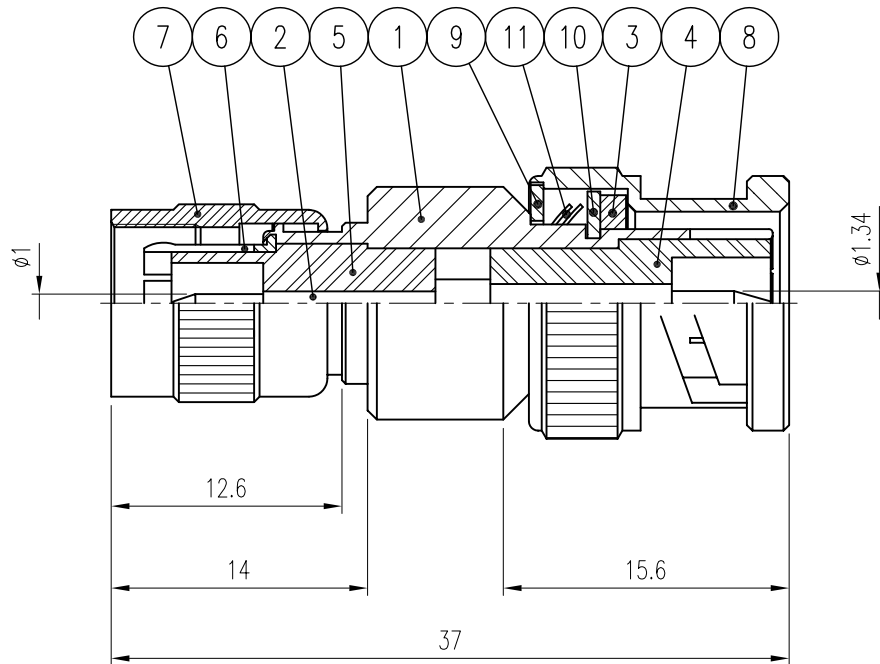


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



11	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
10	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
9	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
8	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
7	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00085-135/1 (K5002)
6	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate	DJA00065-135/1 (J5001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00561-N/1 (HA052)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00560-N/1 (HA050)
3	GASKET	1	SILICON		DWA00015-N5/1 (G6001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00060-15/1 (EA039)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00040-135/1 (DA044)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 2. 8.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인								
재질	감도				도명	1.6/5.6DINP-BNCP			
열처리	채도								
보호피막처리	작성부서					A4	도번 AD00119-7/1 K361-591-000		
	연 구 소								
	적도	NS	단위	mm	총량				